

FDP8876

N-Channel PowerTrench® MOSFET

30V, 71A, 8.5mΩ

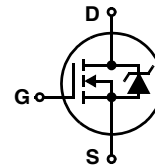
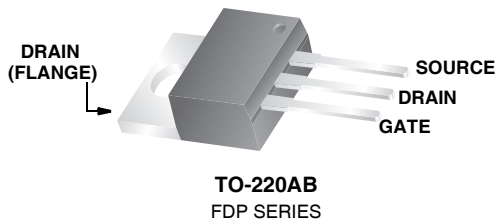
General Descriptions

This N-Channel MOSFET has been designed specifically to improve the overall efficiency of DC/DC converters using either synchronous or conventional switching PWM controllers. It has been optimized for low gate charge, low $r_{DS(ON)}$ and fast switching speed.



Features

- $r_{DS(ON)} = 8.5m\Omega$, $V_{GS} = 10V$, $I_D = 40A$
- $r_{DS(ON)} = 10.3m\Omega$, $V_{GS} = 4.5V$, $I_D = 40A$
- High performance trench technology for extremely low $r_{DS(ON)}$
- Low gate charge
- High power and current handling capability
- RoHS Compliant



MOSFET Maximum Ratings $T_A = 25^\circ C$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Ratings	Units
V_{DSS}	Drain to Source Voltage	30	V
V_{GS}	Gate to Source Voltage	± 20	V
I_D	Drain Current	70	A
	Continuous ($T_C = 25^\circ C$, $V_{GS} = 10V$)		
	Continuous ($T_C = 25^\circ C$, $V_{GS} = 4.5V$)	64	A
	Pulsed	Figure 4	A
E_{AS}	Single Pulse Avalanche Energy (Note 1)	180	mJ
P_D	Power dissipation	70	W
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Temperature	-55 to 175	$^\circ C$

Thermal Characteristics

$R_{\theta JC}$	Thermal Resistance Junction to Case TO-263	2.14	$^\circ C/W$
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance Junction to Ambient TO-263, 1in ² copper pad area	62	$^\circ C/W$

Package Marking and Ordering Information

Device Marking	Device	Package	Reel Size	Tape Width	Quantity
FDP8876	FDP8876	TO-220AB	Tube	N/A	50 units

Electrical Characteristics $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
--------	-----------	-----------------	-----	-----	-----	-------

Off Characteristics

B_{VDSS}	Drain to Source Breakdown Voltage	$I_D = 250\mu\text{A}, V_{GS} = 0\text{V}$	30	-	-	V
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{DS} = 24\text{V}$	-	-	1	μA
		$V_{GS} = 0\text{V}, T_A = 150^\circ\text{C}$	-	-	250	
I_{GSS}	Gate to Source Leakage Current	$V_{GS} = \pm 20\text{V}$	-	-	± 100	nA

On Characteristics

$V_{GS(TH)}$	Gate to Source Threshold Voltage	$V_{GS} = V_{DS}, I_D = 250\mu\text{A}$	1.2	-	2.5	V
$r_{DS(ON)}$	Drain to Source On Resistance	$I_D = 40\text{A}, V_{GS} = 10\text{V}$	-	6.1	8.7	m Ω
		$I_D = 40\text{A}, V_{GS} = 4.5\text{V}$	-	7.7	10.5	
		$I_D = 40\text{A}, V_{GS} = 10\text{V}, T_A = 175^\circ\text{C}$	-	11	14	

Dynamic Characteristics

C_{ISS}	Input Capacitance	$V_{DS} = 15\text{V}, V_{GS} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$	-	1700	-	pF	
C_{OSS}	Output Capacitance		-	340	-	pF	
C_{RSS}	Reverse Transfer Capacitance		-	210	-	pF	
R_G	Gate Resistance	$V_{GS} = 0.5\text{V}, f = 1\text{MHz}$	-	2.3	-	Ω	
$Q_{g(TOT)}$	Total Gate Charge at 10V	$V_{GS} = 0\text{V to } 10\text{V}$	$V_{DD} = 15\text{V}$ $I_D = 40\text{A}$ $I_g = 1.0\text{mA}$	-	32	45	nC
$Q_{g(5)}$	Total Gate Charge at 5V	$V_{GS} = 0\text{V to } 5\text{V}$		-	17	24	nC
$Q_{g(TH)}$	Threshold Gate Charge	$V_{GS} = 0\text{V to } 1\text{V}$		-	1.6	2.4	nC
Q_{gs}	Gate to Source Gate Charge		-	4.7	-	nC	
Q_{gs2}	Gate Charge Threshold to Plateau		-	3.1	-	nC	
Q_{gd}	Gate to Drain "Miller" Charge		-	7.0	-	nC	

Switching Characteristics ($V_{GS} = 10\text{V}$)

t_{ON}	Turn-On Time	$V_{DD} = 15\text{V}, I_D = 40\text{A}$ $V_{GS} = 10\text{V}, R_{GS} = 10\Omega$	-	-	189	ns
$t_{d(ON)}$	Turn-On Delay Time		-	9	-	ns
t_r	Rise Time		-	97	-	ns
$t_{d(OFF)}$	Turn-Off Delay Time		-	51	-	ns
t_f	Fall Time		-	39	-	ns
t_{OFF}	Turn-Off Time		-	-	135	ns

Drain-Source Diode Characteristic

V_{SD}	Source to Drain Diode Voltage	$I_{SD} = 40\text{A}$	-	-	1.25	V
		$I_{SD} = 3.2\text{A}$	-	-	1.0	V
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_{SD} = 40\text{A}, di_{SD}/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$	-	-	22	ns
Q_{RR}	Reverse Recovered Charge	$I_{SD} = 40\text{A}, di_{SD}/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$	-	-	9	nC

Notes:

- Starting $T_J = 25^\circ\text{C}, L = 1\text{mH}, I_{AS} = 19\text{A}, V_{DD} = 27\text{V}, V_{GS} = 10\text{V}$
- Pulse width = 100s

Typical Characteristics $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

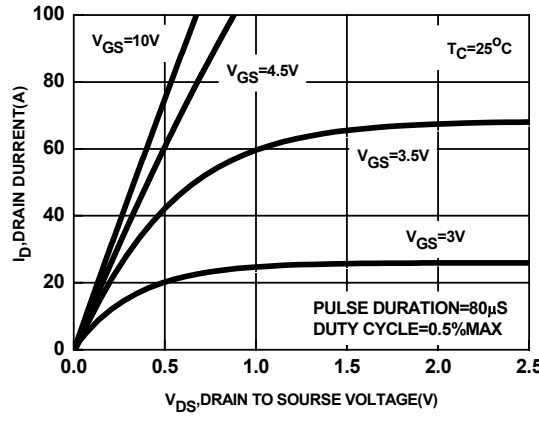


Figure 1. On Region Characteristics

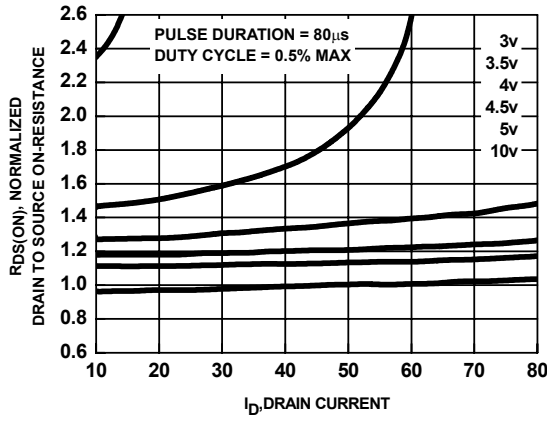


Figure 2. On-Resistance Variation with Drain Current and Gate Voltage

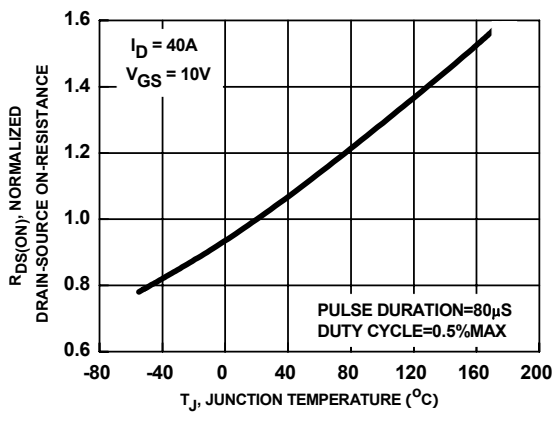


Figure 3. On Resistance Variation with Temperature

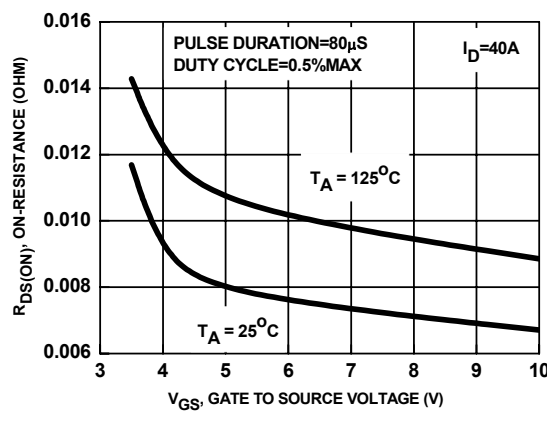


Figure 4. On-Resistance Variation with Gate-to-Source Voltage

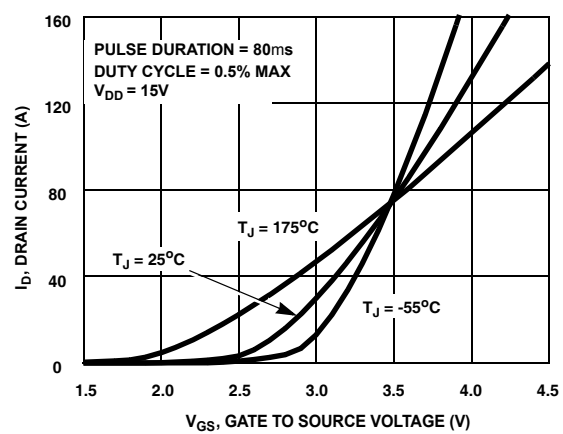


Figure 5. Transfer Characteristics

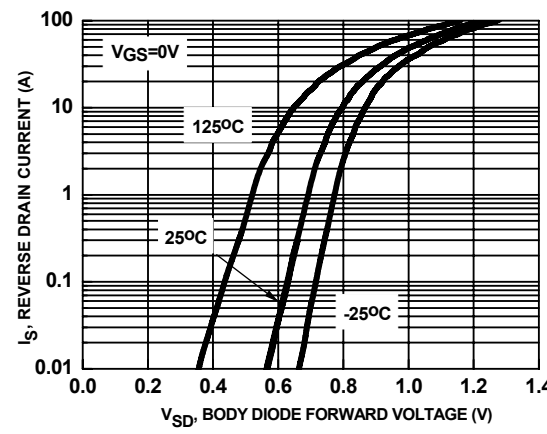


Figure 6. Body Diode Forward Voltage Variation With Source Current and Temperature

Typical Characteristics $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

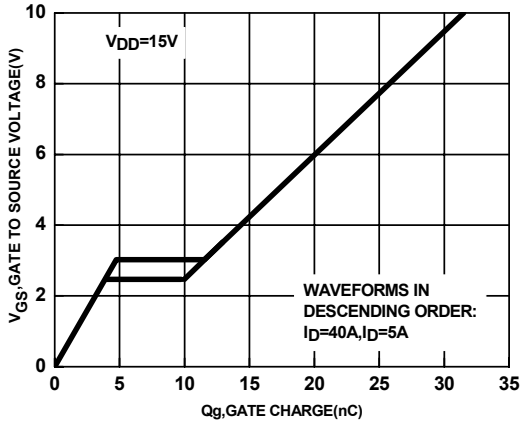


Figure 7. Gate Charge characteristics

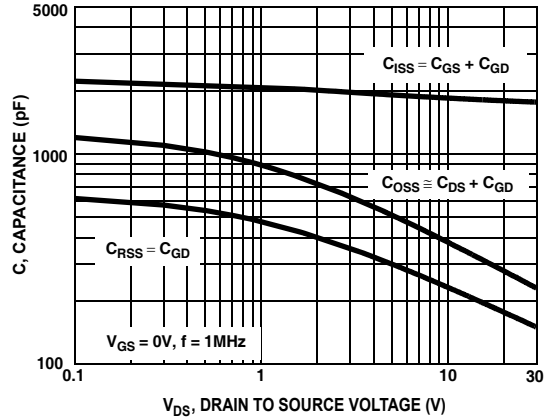


Figure 8. Saturation characteristics

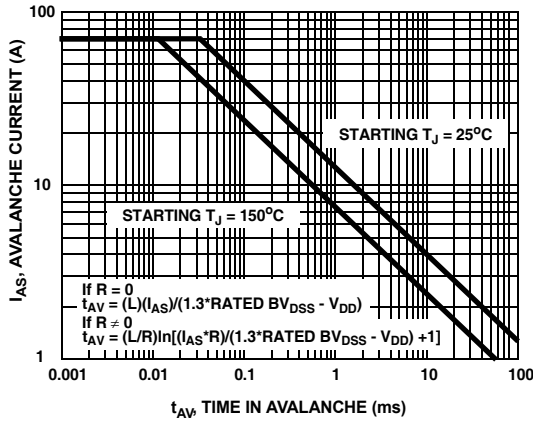


Figure 9. Unclamped Inductive Switching Capability

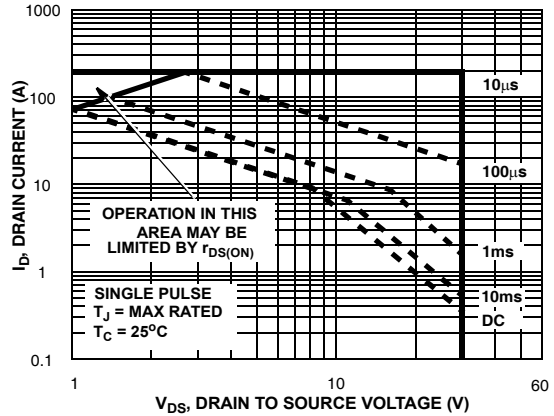


Figure 10. Safe Operating Area

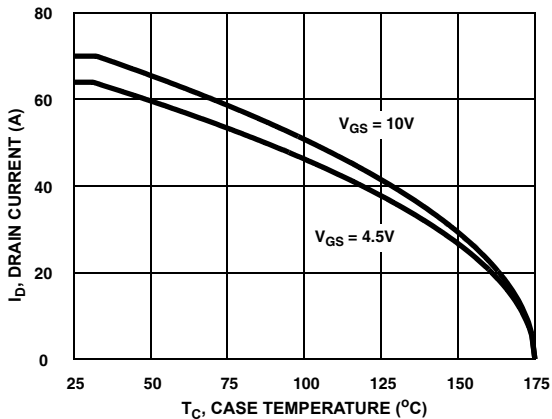


Figure 11. Maximum Continuous Drain Current vs Case Temperature

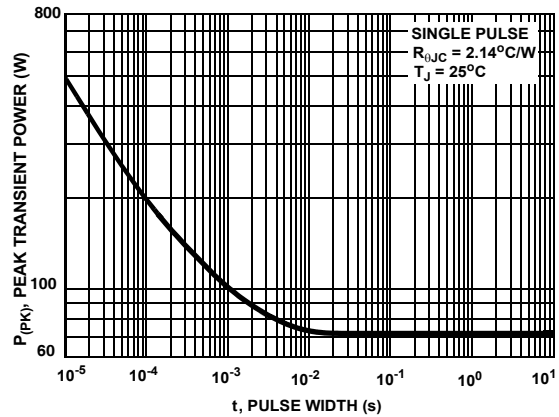


Figure 12. Normalized Drain to Source Break Down Voltage vs Junction Temperature

Typical Characteristics $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

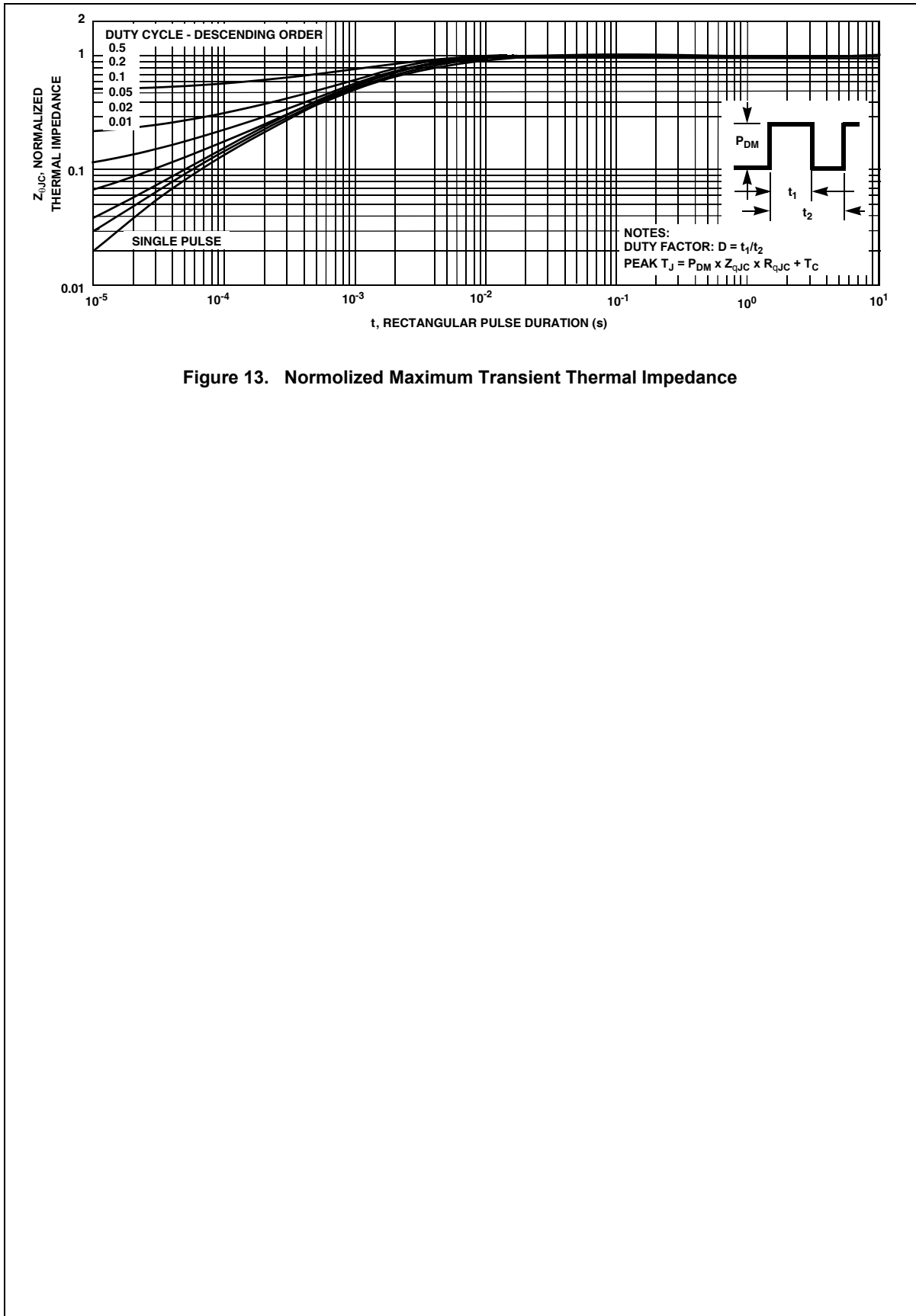


Figure 13. Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

FDP8876 N-Channel PowerTrench[®] MOSFET

TRADEMARKS

The following are registered and unregistered trademarks Fairchild Semiconductor owns or is authorized to use and is not intended to be an exhaustive list of all such trademarks.

ACEx™	FAST®	ISOPLANAR™	PowerSaver™	SuperSOT™-6
ActiveArray™	FASTr™	LittleFET™	PowerTrench®	SuperSOT™-8
Bottomless™	FPST™	MICROCOUPLER™	QFET®	SyncFET™
Build it Now™	FRFET™	MicroFET™	QS™	TinyLogic®
CoolFET™	GlobalOptoisolator™	MicroPak™	QT Optoelectronics™	TINYOPTO™
CROSSVOLT™	GTO™	MICROWIRE™	Quiet Series™	TruTranslation™
DOME™	HiSeC™	MSX™	RapidConfigure™	UHC™
EcoSPARK™	I ² C™	MSXPro™	RapidConnect™	UltraFET®
E ² C MOS™	i-Lo™	OCX™	μSerDes™	UniFET™
EnSigna™	ImpliedDisconnect™	OCXPro™	ScalarPump™	VCX™
FACT™	IntelliMAX™	OPTOLOGIC®	SILENT SWITCHER®	Wire™
FACT Quiet Series™		OPTOPLANAR™	SMART START™	
Across the board. Around the world.™		PACMAN™	SPM™	
The Power Franchise®		POP™	Stealth™	
Programmable Active Droop™		Power247™	SuperFET™	
		PowerEdge™	SuperSOT™-3	

DISCLAIMER

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE TO ANY PRODUCTS HEREIN TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN. FAIRCHILD DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN; NEITHER DOES IT CONVEY ANY LICENSE UNDER ITS PATENT RIGHTS, NOR THE RIGHTS OF OTHERS.

LIFE SUPPORT POLICY

FAIRCHILD'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORPORATION. As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or systems which, (a) are intended for surgical implant into the body, or (b) support or sustain life, or (c) whose failure to perform when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.
2. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

PRODUCT STATUS DEFINITIONS

Definition of Terms

Datasheet Identification	Product Status	Definition
Advance Information	Formative or In Design	This datasheet contains the design specifications for product development. Specifications may change in any manner without notice.
Preliminary	First Production	This datasheet contains preliminary data, and supplementary data will be published at a later date. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design.
No Identification Needed	Full Production	This datasheet contains final specifications. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design.
Obsolete	Not In Production	This datasheet contains specifications on a product that has been discontinued by Fairchild semiconductor. The datasheet is printed for reference information only.



Поставка электронных компонентов

Юридический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
Фактический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
ИНН 780277764
КПП 780501001
Р/С 40702810422510004035 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703
БИК 044030703
Телефон: 8 (812) 309-44-11 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 309-44-11
Электронная почта: sales@timechips.ru
Сайт: timechips.ru

Информационное письмо

Компания «ТаймЧипс» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере поставок электронных компонентов. Мы поставляем широкую номенклатуру электронных компонентов отечественных и импортных производителей, как напрямую, так и с крупных мировых складов, позволяющих охватить выборочную номенклатуру более 300 брендов, а также специализируемся на поставках дисплеев и является официальным дистрибьютором компании Shenzhen Startek Electronic Technology Co, на территории Российской Федерации.

Наличие собственной логистики позволяет в кратчайшие сроки доставлять товар нашим клиентам. В нашей компании имеется Конструкторский отдел, где наши специалисты проводят технические консультации клиентов, квалифицированную поддержку и помощь российским разработчикам. Осуществляем Поставки импортной продукции под контролем ВП МО РФ, на предприятия Оборонно-промышленного комплекса России. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Благодаря нацеленности на результат, мы уверенно занимаем новые позиции на рынке, заинтересовывая Клиента не только актуальными ценами и гибким подходом, но и постоянным вниманием.

Миссия – обеспечение долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с клиентами.

Наша цель – Обеспечение клиентам самого широкого ассортимента электронных компонентов и бесперебойности поставок.

Мы - это развитие! Мы задаем темп! Мы разные, но вместе! Мы работаем для вас!

Так же имеем прямые поставки от производителей:

TAI-SAW Пав-компоненты (www.taisaw.com)

TRANSCOM СВЧ-компоненты (www.transcominc.com.tw)

Mini Circuits ВЧ-СВЧ-компоненты (minicircuits.com)

SAMTEC- разъемы (www.samtec.com)

4Star Разъемы РЧ (Даташиты по продукции 4Star, которые Вы сможете загрузить по этой ссылке: <https://yadi.sk/i/tPjnmGGrpmbYj>)

ULNION Преобразователи напряжения (converterdc.com/)

Отличные рекомендации на рынке, уверенность в качестве поставляемой продукции делают нас надежными партнерами для наших клиентов.

«ТаймЧипс» - это:

- Гарантия качества поставляемой продукции;
- Широкий ассортимент;
- Минимальные сроки поставок;
- Техническая поддержка;
- Подбор комплектации;
- Индивидуальный подход;
- Гибкие цены.

Модули, микросхемы, пассивные компоненты, Xilinx (XC), Altera (EP,EPF, EPM) и силовая электроника – это наши ведущие позиции, на поставку которых мы гарантированно дадим Вам самые выгодные предложения!

В структуру компании так же входит конструкторский отдел, который помогает разработчикам и конструкторам в решении следующих задач:

- Оценка стоимости проекта по компонентам;
- Подбор оптимального решения при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Техническая поддержка;
- Консультации у производителей;
- Поставка прототипов;

С Уважением, Чернов Павел.

Руководитель отдела продаж ООО "ТАЙМЧИПС"

Официальный дистрибьютор Shenzhen Startek Electronic Technology Co.,Ltd в России (USB Display Modules , LED Displays, Serial Modules).

<http://www.timechips.ru/>

<http://lcd-timechips.ru/>

Телефон: +7 (812) 309-44-11 доб. 141

Факс: +7 (812) 309-44-11 доб. 152

Моб. Тел. +7 (905) 232-40-65

Skype: time.chips5

Электронная почта: manager1@timechips.ru
